

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898#19
Email：wiipal68@wiipa.org.tw



受文者：屏東縣立潮州國民中學

發文日期：中華民國113年6月11日

發文字號：台發協字第1130061119號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1130061119_Attach1.pdf、1130061119_Attach2.docx)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」。

說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明32載，集結專業團隊及掌控全球脈動，擅長整合跨國資源，有效提升參展效益。
- 二、「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」將於113年12月5日至12月7日在高雄展覽館舉辦，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、早鳥報名加碼專案，補助「曼谷國際發明展」參展費。
- 四、即日起報名至113年10月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：屏東縣立明正國民中學、屏東縣立中正國民中學、屏東縣立鶴聲國民中學、屏東縣立至正國民中學、屏東縣立公正國民中學、屏東縣立潮州國民中學、屏東縣立光春國民中學、屏東縣立東新國民中學、屏東縣立內埔國民中學、屏東縣立崇文國民中學、屏東縣立萬丹國民中學、屏東縣立萬新國民中學、屏東縣立新園國民中學、屏東縣立長治國民中學、屏東縣立鹽埔國民中學、屏東縣立高樹國民中學、屏東縣立高泰國民中學、屏東縣立里港國民中學、屏東縣立九如國民中學、屏東縣立萬巒國民中學、屏東縣立佳冬國民中學、屏東縣立林邊國民中學、屏東縣立琉球國民中學、屏東縣立南州國民中學、屏東縣立麟洛國民中學、屏東縣立



新埤國民中學、屏東縣立車城國民中學、屏東縣立滿州國民中學、屏東縣立瑪家國民中學、屏東縣立泰武國民中學、屏東縣立牡丹國民中學、屏東縣立獅子國民中學、屏東縣立恆春國民中學、屏東縣私立南榮國民中學

副本：

2024/06/11
電子公文
交換章

施養隆 會長



裝

訂

線





2024 第 11 屆高雄國際發明暨設計展

展覽介紹

KIDE高雄國際發明暨設計展（Kaohsiung International Invention & Design Expo）由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）及台灣發明商品促進協會（TIPPA）共同籌備舉辦，看好南台灣的發明能量，2014年在高雄舉辦第一屆，在國內學校、廠商及國內外政府支持下年年舉辦，每年展出皆有亮點，截至目前已邁入第11屆！透過本展，已帶領台灣與全球共54個國家/地區進行交流，累積全球參展人次已達到30,000人，且超過4000件專利發明品在本展覽曝光，成果豐碩、前景可期。

因應台灣「產官學研」之政策，世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）爭取台灣作為本展覽之主辦國，精心營造一個國際化平台，透過展覽表現、互動交流、評選競賽等活動，落實「促進國際發明技術／觀點之流通、落實創意商品化」之理念。

本展覽企劃諸多現場交流及作品曝光活動，讓來自世界各國的優秀發明家及廠商，藉由媒體及此平台宣傳、分享自己的產品，除了增加產品及發明技術曝光度外，也提供發明家國際化的行銷管道。而對於參展的青年學子來說，不必出國或負擔高額旅費，就能擁有與全球各國製造商或代理商近距離接觸、合作、洽商的寶貴經驗，在學期間即與國際接軌，達到產學官研的乘數效益！



展覽地點

2024 KIDE 第 11 屆高雄國際發明暨設計，展覽日期為 2024 年 12 月 5 日~12 月 7 日，展覽地點位於高雄展覽館。展館位於高雄港「亞洲新灣區」之樞紐，為全國唯一臨海雙核心會展中心，綠色概念地標型展覽館，採輕量化鋼骨波浪造型，完全融入周邊環境並展現海洋城市的特質。多功能的室內、戶外以及水岸活動空間，可激發創意盡情馳騁，創造全新感受的會展體驗。



專業評審團隊

KIDE 高雄國際發明暨設計展舉辦多年來，每年皆透過競賽方式，頒發金、銀、銅及 20 項大會大獎，如 KIDE 大會首獎、KIDE 創新獎、WIIPA 首獎、WIIPA 創新獎、最佳商業潛力獎、最佳創新獎、最佳團隊獎、最佳實驗精神獎、最佳研究獎、最佳女性發明家獎、最佳化學與材料獎、最佳電力與電子獎、最佳機械與設備獎、最佳個人護理產品獎、最佳家居用品獎、最佳生技健康與醫學獎、最佳資訊通訊技術與多媒體獎、最佳教育獎、最佳綠色環保獎、最佳設計獎，鼓勵發明人積極對外發表發明成果。

本於專業評選之原則，WIIPA 每年邀請全球各領域專業人士，組成陣容堅強的評審團隊，針對發明人及其作品進行嚴謹的了解與評分。擁有各自專業領域背景的評審團，抱持對發明的專業理解與熱誠，透過評選互動過程，針對發明人之提案技巧、概念方向、作品特點、設計模式以及後續市場規劃等給予評分及建議，參展團隊不僅能獲得專業的意見回饋，更能透過跨國、跨文化的評審，應證發明成品是否具有全球化、普世性的需求及發展潛力。

評審標準：

創造力 25%：新穎性、獨創性

功能應用 25%：有效解決現有問題、環保議題

表達能力 25%：發明人解說能力、現場操作

商業潛力 25%：成本與售價、品牌行銷策略



President of the
International Jury

Neven Marković,
Croatia

來自全球各國，專業的評審團隊。



產官學交流-政府官員來訪

歷年KIDE高雄國際發明暨設計展，本會除了邀請各國發明人、團隊、評審等發明圈成員參與，亦會邀請相關政府部門作為貴賓，一同參加這場盛會。

相當感謝歷年來，各政府部門對KIDE高雄國際發明暨設計展的熱情參與，如：經濟部智慧財產局局長洪淑敏及科長陳清泉，經濟部國貿局高雄辦事處處長賴國星及盧惠珠處長，外交部南部辦事處處長莊恆盛、劉昶成主任兼副處長，高雄市政府經濟發展副局長林英斌、副局長鄭介松、副局長王宏榮、副局長高鎮遠及科長陳怡良等，皆是KIDE高雄國際發明暨設計展的重要貴賓，出席單位除了在開幕式給予參展者勉勵，更在會展期間與發明人及發明團隊互動交流。

本會特別感謝時任經濟部智慧財產局洪淑敏局長親臨現場，洪局長在開幕式上，向參與者分析台灣當前的研發能力，也提及智慧財產局為發明人建構的加值服務，洪淑敏局長表示，希望能繼續透過產官學合作，一同提升台灣的發明能量。難得可貴的是，洪淑敏局長除了在開幕式上致詞，更在會展期間拜訪各個展位，積極與發明人及發明團隊互動、對話，企圖了解發明圈的現況與需求。

KIDE 高雄國際發明暨設計展作為一個國際平台，我們期許為發明人及發明團隊，搭建起各面向的連結，讓發明人及發明團隊的努力與成果，能被各界看見。



外交部辦事處處長莊恆盛（左2）、經濟部智慧財產局局長洪淑敏（右3）、高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠（右1）與本會會長謝曼麗（左3）合影。

早鳥報名-加碼專案

「謝新民全球發明獎學金」為鼓勵發明人勇於創作、培養競爭力，因此，本獎學金提供「2024 KIDE高雄國際發明暨設計展」補助專案。

報名參加「2024 KIDE高雄國際發明暨設計展」3件作品，可以申請「2025曼谷國際發明展」1件作品參展費(價值新台幣35,000元)全額補助，不包含團費。免費範圍包含作品之報名費、展位費、評審費、桌椅、電力，若該單位無派員親自參賽，則視同放棄，無法折抵現金。

補助款申請至 113 年 9 月 30 日止，若該額度提前用罄，即停止補助，請速報名以免向隅。

曼谷國際發明展小檔案

「曼谷國際發明展」由泰國國家研究委員會主辦，是「泰國發明家節」慶祝活動的一部分，本展覽旨在活絡發明活動，成為泰國與國際發明人合作交流、展示彼此成果的國家級展覽。活動分為典禮、國際展覽、研討會等，並展示具潛力的創新作品。



KIDE 報名資訊：

- 參展費 20,000 元/件，包含 8 位發明人報名費、展位費、電力、評比費
- 報名日期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 10 月 15 日止
- 02-8772-3898
- wiipa168@wiipa.org.tw
- www.tippa.org.tw

2024 KIDE 高雄國際發明暨設計展 報名表

參賽單位	中文名稱： 英文名稱： 聯 絡 人： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參 賽 人 (至多 8 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)

2024 KIDE 高雄國際發明暨設計展

報名表

發明類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 農業 <input type="checkbox"/> 自動化與製造業 <input type="checkbox"/> 汽車、航空與運輸 <input type="checkbox"/> 美容、健身與運動 <input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 建築與結構 <input type="checkbox"/> 兒童及特殊照護 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 環境與能源 <input type="checkbox"/> 設備、電子產品與機械 <input type="checkbox"/> 家用及辦公用品 <input type="checkbox"/> 通訊技術與視聽設備 <input type="checkbox"/> 原物料 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 其它
設計類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 工藝設計 <input type="checkbox"/> 商業設計 <input type="checkbox"/> 時尚設計 <input type="checkbox"/> 室內設計 <input type="checkbox"/> 多媒體設計 <input type="checkbox"/> 印刷包裝設計 <input type="checkbox"/> 建築設計 <input type="checkbox"/> 電子設計 <input type="checkbox"/> 工業設計 <input type="checkbox"/> 景觀設計 <input type="checkbox"/> 模型設計 <input type="checkbox"/> 視覺傳達設計
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔 2. 海報尺寸：90cmx150cm 3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw 4. 連絡電話：02-8772-3898 5. 截止日期：2024 年 10 月 15 日
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215